

## PNP SMALL SIGNAL SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/511

### DEVICES

**2N4261**

**2N4261UB**

**2N4261UBC \***

\* Available for JANS only

### LEVELS

**JAN**  
**JANTX**  
**JANTXV**  
**JANS**

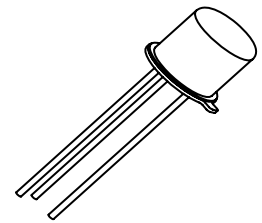
### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_C = +25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Value	Unit
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	15	Vdc
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	15	Vdc
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	4.5	Vdc
Collector Current	$I_C$	30	mAdc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^\circ\text{C}$	$P_T$	0.2	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	$T_{op}, T_{stg}$	-65 to +200	$^\circ\text{C}$

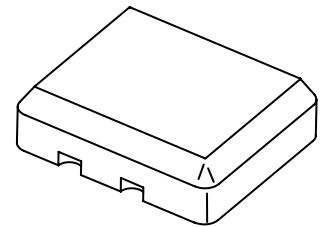
**Note:** Consult 19500/511 for Thermal Performance Curves.

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted)

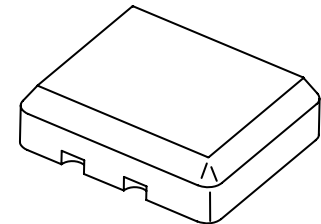
Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
<b>OFF CHARACTERISTICS</b>				
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 10\text{mAdc}$	$V_{(BR)CEO}$	15		Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 15\text{Vdc}$	$I_{CBO}$		10	$\mu\text{Adc}$
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 4.5\text{Vdc}$	$I_{EBO}$		10	$\mu\text{Adc}$
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 10\text{Vdc}, V_{BE} = 0.4\text{Vdc}$	$I_{CEX1}$		50	$\eta\text{Adc}$
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 10\text{Vdc}, V_{BE} = 2.0\text{Vdc}$	$I_{CEX2}$		5	$\eta\text{Adc}$



**TO-72**  
**2N4261**



**3 PIN**  
**2N4261UB**



**2N4261UBC**  
(UBC = Ceramic Lid Version)

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted)

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
<b>ON CHARACTERISTICS</b> <sup>(4)</sup>				
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 1.0\text{mA}$ , $V_{CE} = 1\text{Vdc}$ $I_C = 10\text{mA}$ , $V_{CE} = 1\text{Vdc}$ $I_C = 30\text{mA}$ , $V_{CE} = 1\text{Vdc}$	$h_{FE}$	25 30 20	150	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 1\text{mA}$ , $I_B = 0.1\text{mA}$ $I_C = 10\text{mA}$ , $I_B = 1.0\text{mA}$	$V_{CE(sat)}$		0.15 0.35	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage (Non-Saturated) $V_{CE} = 1\text{Vdc}$ , $I_C = 1\text{mA}$ $V_{CE} = 1\text{Vdc}$ , $I_C = 10\text{mA}$	$V_{BE}$	0.6	0.80 1.0	Vdc

## DYNAMIC CHARACTERISTICS

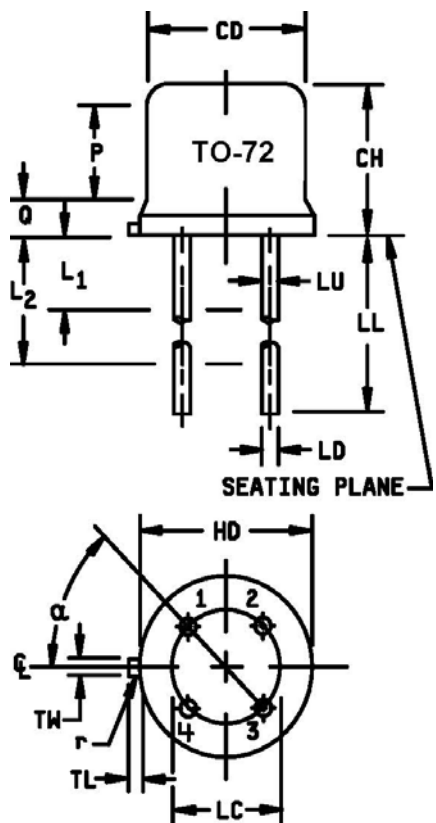
Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Magnitude of Small-Signal Forward Current Transfer Ratio $I_C = 10\text{mA}$ , $V_{CE} = 10\text{Vdc}$ , $f = 100\text{MHz}$	$ h_{fe} $	20		
Output Capacitance $V_{CB} = 4\text{Vdc}$ , $I_E = 0$ , $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	$C_{obo}$		2.5	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 0.5\text{Vdc}$ , $I_C = 0$ , $100\text{kHz} \leq f \leq 1.0\text{MHz}$	$C_{ibo}$		2.5	pF

## SWITCHING CHARACTERISTICS

Parameters / Test Conditions	Symbol	Min.	Max.	Unit
Turn-On Time $V_{CC} = 17\text{Vdc}$ ; $I_C = 10\text{mA}$	$t_{on}$		2.5	ns
Turn-Off Time $V_{CC} = 17\text{Vdc}$ ; $I_C = 10\text{mA}$	$t_{off}$		3.5	ns

(4) Pulse Test: Pulse Width = 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle  $\leq 2.0\%$ .

## PACKAGE DIMENSIONS

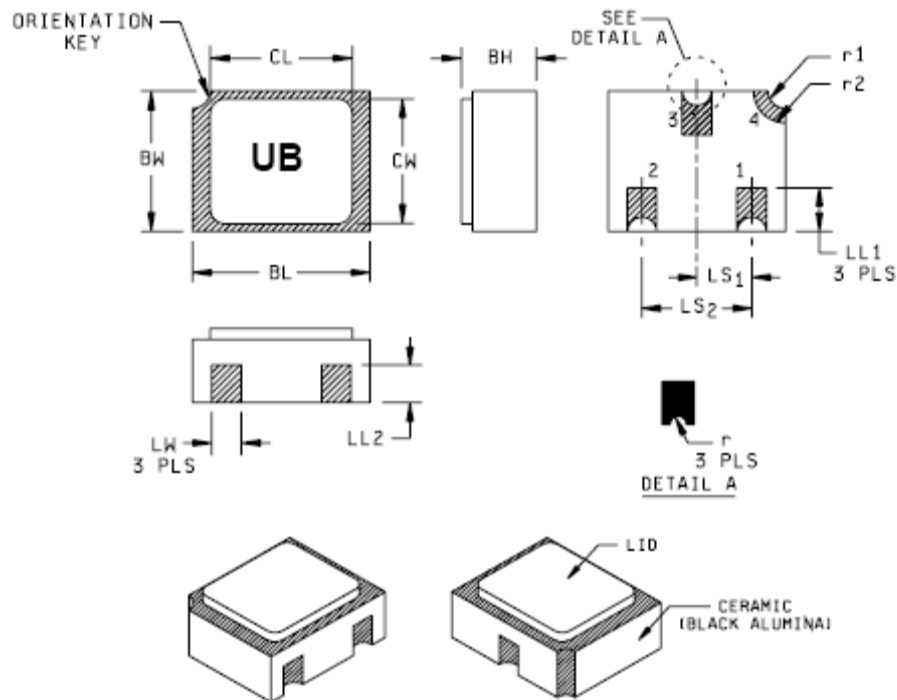


Symbol	Dimensions				Notes
	Inches		Millimeters		
	Min	Max	Min	Max	
CD	.178	.195	4.52	4.95	5
CH	.170	.210	4.32	5.33	
HD	.209	.230	5.31	5.84	5
LC	.100 TP		2.54 TP		7, 8
LD	.016	.021	.406	.533	7, 8
LL	.500	.750	12.70	19.05	7, 8
LU	.016	.019	.41	.48	
L1		.050		1.27	
L2	.250		6.35		
P	.100		2.54		
Q		.040		1.02	5
TL	.028	.048	.71	1.22	
TW	.036	.046	.91	1.17	
r		.007		.18	
$\alpha$	45° TP				

### NOTES:

- 1 Dimension are in inches.
- 2 Millimeters are given for general information only.
- 3 Beyond r (radius) maximum, TH shall be held for a minimum length of .011 (0.28 mm).
- 4 Dimension TL measured from maximum HD.
- 5 Body contour optional within zone defined by HD, CD, and Q.
- 6 Leads at gauge plane .054 +.001 -.000 inch (1.37 +0.03 -0.00 mm) below seating plane shall be within .007 inch (0.18mm) radius of true position (TP) at maximum material condition (MMC) relative to tab at MMC.
- 7 Dimension LU applies between L1 and L2. Dimension LD applies between L2 and LL minimum. Diameter is uncontrolled in L1 and beyond LL minimum.
- 8 All four leads.
- 9 Dimension r (radius) applies to both inside corners of tab.
- 10 In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to  $\phi x$  symbology.
- 11 Lead 1 = emitter, lead 2 = base, lead 3 = collector, lead 4 = case (electrically connected).

FIGURE 1. Physical dimensions for 2N4261 (TO-72).

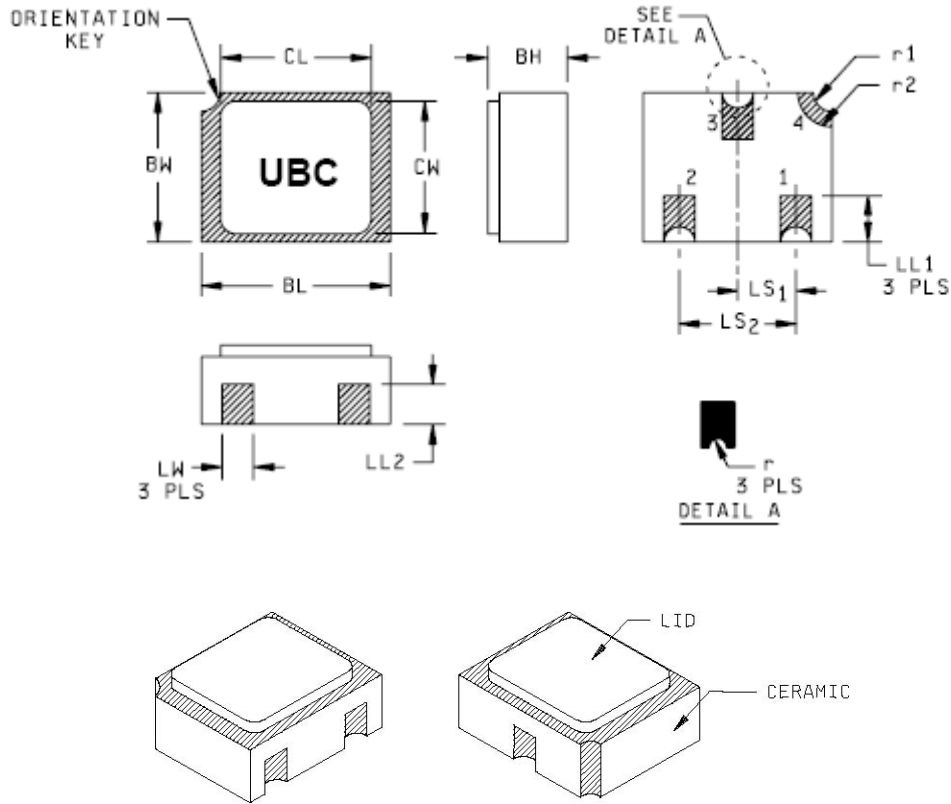


Ltr.	Dimensions				Note	Ltr.	Dimensions				Note
	Inches		Millimeters				Inches		Millimeters		
	Min	Max	Min	Max			Min	Max	Min	Max	
BH	.046	.056	1.17	1.42		LS1	.035	.040	0.89	1.02	
BL	.115	.128	2.92	3.25		LS2	.071	.079	1.80	2.01	
BW	.085	.108	2.16	2.74		LW	.016	.024	0.41	0.61	
CL		.128		3.25		r		.008		0.20	
CW		.108		2.74		r1		.012		0.31	
LL1	.022	.038	0.56	0.96		r2		.022		0.56	
LL2	.017	.035	0.43	0.89							

NOTES:

- 1 Dimensions are in inches.
- 2 Millimeters are given for general information only.
- 3 Pad 1 = Base, Pad 2 = Emitter, Pad 3 = Collector, Pad 4 = Shielding connected to the lid.
- 4 In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to  $\phi x$  symbology.

**FIGURE 2.** Physical dimensions for 2N4261UB, surface mount.



Ltr.	Dimensions				Note	Ltr.	Dimensions				Note
	Inches		Millimeters				Inches		Millimeters		
	Min	Max	Min	Max			Min	Max	Min	Max	
BH	.046	.071	1.17	1.80		LS <sub>1</sub>	.036	.040	0.91	1.02	
BL	.115	.128	2.29	3.25		LS <sub>2</sub>	.071	.079	1.81	2.01	
BW	.085	.108	2.16	2.74		LW	.016	.024	0.41	0.61	
CL		.128		3.25		r		.008		.203	
CW		.108		2.74		r <sub>1</sub>		.012		.305	
LL <sub>1</sub>	.022	.038	0.56	0.96		r <sub>2</sub>		.022		.559	
LL <sub>2</sub>	.017	.035	0.43	0.89							

**NOTES:**

- 1 Dimensions are in inches.
- 2 Millimeters are given for general information only.
- 3 Hatched areas on package denote metallized areas
- 4 Pad 1 = Base, Pad 2 = Emitter, Pad 3 = Collector, Pad 4 = connected to the lid braze ring.
- 5 In accordance with ASME Y14.5M, diameters are equivalent to  $\phi x$  symbology.

\* **FIGURE 3.** Physical dimensions, surface mount (UBC version, ceramic lid).



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331